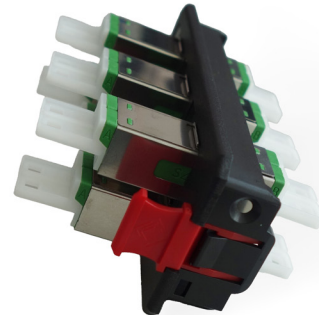
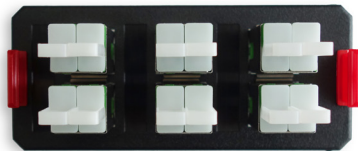


MD-DCS BO Modul, 6x LSH-C/APC, OS2

für MD-DCS modulare Panels



Beschreibung

Frontplatte aus Polycarbonat (PC) mit Adaptern.

Anwendung

MD-DCS MTP®-Module eignen sich für alle High-Density- und High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen, insbesondere im Rechenzentrumsumfeld.

Sie finden modulare Anwendung in den Steckplätzen der MD-DCS Modul-Panels (19"/1HE), in die sie von vorne eingesetzt werden können. Sie dienen zur Aufnahme von vorkonfektionierten LSH/APC-Trunkkabeln.

Mit diesen Modulen werden Packungsdichten von bis zu 48 Fasern auf 1HE erreicht.

Allgemeine Eigenschaften

Aufnahmekapazität	12 Fasern
System	MD-DCS
Voll ausgestattet	ja

Mechanische Eigenschaften

Adapter, Frontseite	6 x LSH-C/APC, grün
Adaptermaterial, Frontseite	Polymer
Staubschutz, Frontseite	ja
Laserschutz, Frontseite	nein
Staub-/Laserschutz, Frontseite	Staubschutz-Stecker
Sleeve Material, Frontseite	Zirkonia (ZrO ₂)

Lieferumfang

Snap-In-Frontplatte, ausgestattet mit 6x LSH/APC-Adaptern mit Keramikhülsen auf der Vorderseite.

Normen

LC-Norm (IEC) IEC 61754-20

Anmerkung

Diese Module können in Kombination mit Pigtails und den MD-DCS Spleiß Panels zum spleißen verwendet werden.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
476147	MD-DCS BO module, 6x LSH-C/APC, OS2	0,16 kg	1 Stk.	40393910421613

